

日月光九十年度第四季及全年業績簡訊

日月光於台灣時間 91 年 2 月 22 日同步於美國及台灣兩地發佈第四季獲利報告，因半導體產業景氣尚未全面復甦，致本公司第四季單季之營業收入較去年同期衰退 23.4%，為新台幣 10,255 百萬元，另營業毛利、營業利益及稅後純益亦呈現衰退局面。茲將日月光第四季單季之營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

表(一)日月光第四季單季簡明營運成果分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	90 年度第四季	89 年度第四季	累計 90 年度
營業收入	10,255	13,392	38,368
營業毛利	1,437	3,928	5,410
營業利益	(107)	2,408	(430)
稅前純益	(1,512)	2,014	(3,178)
稅後純益	(1,198)	1,294	(2,142)
稅後 EPS(元)	(0.37)	0.39	(0.66)

表(二)整體業務之產品結構

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	40
汽車及消費性電子產品	35
個人電腦	24
其他	1

表(三)銷售地區分析

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	65
歐洲	4
個人台灣	26
日本	1
亞洲其他地區	4

表(四)封裝業務之產品結構比重分析表

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	41
汽車及消費性電子產品	36
個人電腦	23
第四季打線機台數	3,780

表(五)測試業務之產品結構比重分析表

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	35
汽車及消費性電子產品	35
個人電腦	28
其他	2
第四季測試機台數	1,082

日月光董事長張虔生表示，雖然 2001 年全球半導體景氣下滑，本公司出現十年以來首次的虧損，但是我們持續不懈地強化競爭優勢及技術領導地位，已使我們在產業邁出谷底緩步復甦之際，大幅拉開本公司領先同業的幅度。首先，我們持續投入充份的研發資源，加強與客戶在新產品及製程的合作，基於我們不斷提升的技術能力，本公司的高階封裝測試技術已獲客戶之肯定，自去年第四季至今均維持近乎滿載的產能使用率。

同時，我們在封裝、前段測試、後段測試、材料的整合能力，已使我們成為全球唯一有能力提供高品質一元化服務的專業代工者。再者，公司在此波不景氣中維持穩健的財務體質，整體營運現金流量持續呈現正數，相信將有助於本公司持續強化其競爭實力。我們要強調的是，台灣作為一個科技製造產業聚集的中心，更強化本公司的全球領導地位，我們目睹韓國、新加坡、美國的競爭廠商，在台灣尋求合作伙伴或成立生產據點，希望藉此受惠於台灣強大的科技產業聚集效應。我們堅信此波景氣下滑將加速委外代工之趨勢，促使更多整合元件製造公司尋求專業代工的封測服務。本司將秉其競爭優勢，繼續為全世界整體 3C 領域的客戶提供更好之服務品質。